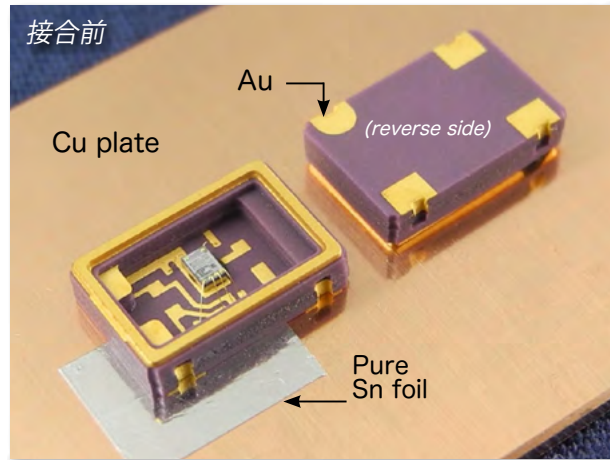




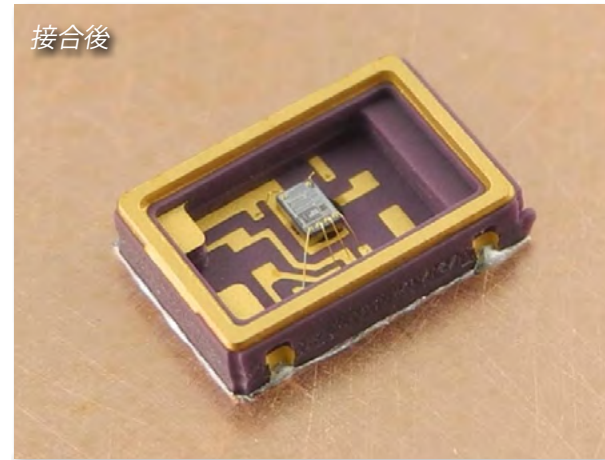
SoundBonding application



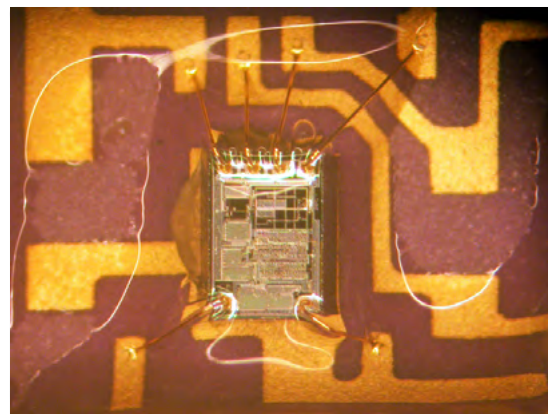
〈電子部品と銅板の接合〉 パーツに**ダメージがない**接合と洗浄



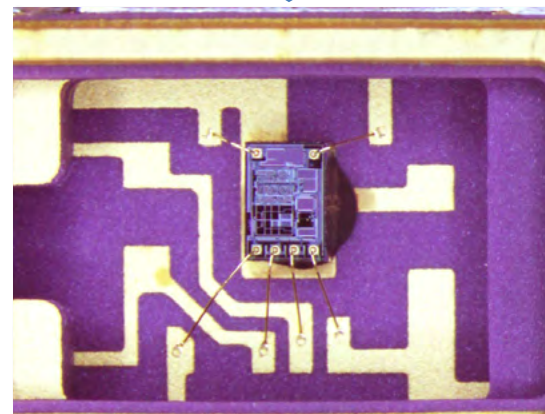
純スズ箔を挟んだ
〈SAW フィルターと銅板〉
の接合



スズが拡散し〈接合〉
直接接合でも可能



アルテックスの装置で
洗浄してもパッケージに
ダメージが発生しない



金線の断線無し

SoundPower[®]
Laboratory

IC パッケージ
サウンドパワーでは慣性が発生しないので
パーツにダメージも発生しない

ULTEX[®]